

1

Meldebogen 1

JOT Special

GALVANOTECHNIK 2023

Anmeldeschluss für Katalogeinträge ist am 21.04.2023.

Bitte schicken Sie die Meldebögen per E-Mail an: irene.pitzer@springernature.com

Bezugsquellen-Eintrag

- Eintrag im Firmenverzeichnis mit farbigem Logo
inkl. zusätzl. Internetpräsenz mit Logo und Link € 990,-
- Eintrag im Firmenverzeichnis mit farbigem Logo € 590,-

Auf dem Meldebogen 2 haben wir angekreuzt, welche Gebiete unser Angebot umfasst.
Bitte beachten Sie, dass 5 Optionen frei sind. Jede weitere Eintragung wird mit € 95,- berechnet.
Sie erscheinen auch hier mit kompletter Anschrift und 4c Firmenlogo.

Ihr **Katalogeintrag** lautet

Firma

Straße/Hausnummer

LKZ/PLZ/Ort

Ansprechpartner für Vertrieb/Verkauf:

Frau

Herr

Telefon Fax

E-Mail www.

Bitte listen Sie uns im alphabetischen Teil unter folgendem Buchstaben:

Anzeigen – die unterstützende Werbemaßnahme zu Ihrem Eintrag. Anzeigenschluss: 02.05.2023

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Unternehmens-/Produktportrait | <input type="checkbox"/> Anzeige |
| <input type="checkbox"/> 1/1 Seite Festpreis 4c € 3.475,- | <input type="checkbox"/> 1/1 Seite 4c € 3.390,- |
| <input type="checkbox"/> 1/2 Seite Festpreis 4c € 1.850,- | <input type="checkbox"/> 1/2 Seite 4c € 2.420,- |
| | <input type="checkbox"/> 1/3 Seite 4c € 1.920,- |
| | <input type="checkbox"/> 1/4 Seite 4c € 1.190,- |

Ihre Ansprechpartnerin:

Irene Pitzer, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, tel +49(0)611.7878-196

Bearbeiter der Anmeldung

Telefon

Fax

Firmenstempel/Unterschrift/Datum

Bitte unbedingt Meldebogen 1, 2 + 3 zusammen per Mail an irene.pitzer@springernature.com

2

Meldebogen 2

JOT Special GALVANOTECHNIK 2023

Anmeldeschluss für Katalogeinträge ist am 21.04.2023.

Bitte schicken Sie die Meldebögen per E-Mail an: irene.pitzer@springernature.com

Bitte tragen Sie hier die gewünschten Produktbereiche für das Dienstleistungsverzeichnis ein.

Vorbehandlung (Anlagen)

- Beizen
- Strahlen, Schleifen, Polieren, Entgraten
- Reinigen, Entfetten
- Ultraschallreinigen, Plasmatechnik
- Phosphatieren
- Chromatieren
- Brünieren
- Entmetallisieren

Galvanisieren (Anlagen)

- Galvanisieranlagen
- Galvanostate
- Gestelle
- Trommeln
- Trockner
- Anoden/-zubehör
- elektr. Versorgung/ Gleichrichter
- Heizungen, Tauchbadwärmer
- Anlagen zum chem. u. elektrolyt. Glänzen

Prozesssteuerungen

- Prozesssteuerungen

Messen, Prüfen, Analysieren (Geräte)

- Analyse von Schichten
- Untersuchungen galvanischer Bäder
- Farbmessgeräte
- Glanzmessgeräte
- Schichtdickenmessung
- Sonstige Geräte

Zubehör

- Titanhalbzeug
- Anodenkörbe/-halter aus Titan
- Verbindungselemente aus Titan
- Positionierungssysteme
- Werkzeuge zum Schleifen/ Polieren
- Pumpen
- Filter
- Wannen u. Behälter
- Sonstiges Zubehör

Sonstiges

- Gehänge und Kettenreiniger
- Schaltschrankbau
- Be- und Entladeeinrichtungen

Vorbehandlung (Verfahren/Chemie)

- Beizen
- Strahlen, Schleifen, Polieren, Entgraten
- Reinigen, Entfetten
- Ultraschallreinigen, Plasmatechnik
- Phosphatieren
- Chromatieren
- Brünieren
- Entmetallisieren

Elektrol. Galvanisieren (Verfahren/Materialien)

- Anoden
- Grundchemikalien
- Zink und Zinnlegierungen

- Zinn und Zinnlegierungen

- Kupfer
- Nickel
- Chrom
- Hartchrom
- Glanzchrom
- Cadmium
- Eisen
- Blei
- Platinmetalle
- Palladium
- Silber und Silberlegierungen
- Gold und Goldlegierungen
- Aluminium
- Bronze
- Sonstige Legierungen

Stromlose Galvanisierung (Verfahren)

- Nickel
- Kupfer
- Sonstige

Lamellenüberzüge (Verfahren)

- Zink/ Aluminium-Lamellenüberzüge

Kombinationsschichten (Verfahren)

- Chemisch Nickel/Hartchrom
- Dispersionsschichten

Chemische und elektrochemische Oberflächenbehandlung und Nachbehandlung (Verfahren)

- Chem. Metallisieren
- Elektr. Metallisieren
- Anodisieren
- Al, Mg, Ti
- Brünieren
- Chromatieren
- Phosphatieren
- Eloxieren
- Glänzen, chem. u. elektrol.
- Färben

Kunststoffgalvanisierung (Verfahren)

- Vorbehandlung
- Chem. Metallisierung
- Direktmetallisierung
- Sulfamatprozess

Arbeitsschutz

- Arbeitsschutz

Vorbehandlung (Dienstleister)

- Beizen
- Strahlen, Schleifen, Polieren, Entgraten
- Reinigen, Entfetten
- Ultraschallreinigen, Plasmatechnik
- Entmetallisieren

Elektrol. Galvanisieren (Dienstleister)

- Zink und Zinnlegierungen
- Zinn und Zinnlegierungen
- Kupfer
- Nickel

- Chrom
- Hartchrom
- Glanzchrom
- Cadmium
- Eisen
- Blei
- Platinmetalle
- Palladium
- Silber und Silberlegierungen
- Gold und Goldlegierungen
- Aluminium
- Bronze
- Sonstige

Stromlose Galvanisierung (Dienstleister)

- Nickel
- Kupfer
- Sonstige

Lamellenüberzüge (Dienstleister)

- Zink/ Aluminium-Lamellenüberzüge

Kombinationsschichten (Dienstleister)

- Chemisch Nickel / Hartchrom
- Dispersionsschichten

Chemische und elektrochemische Oberflächenbehandlung und Nachbehandlung (Dienstleister)

- Chem. Metallisieren
- Elektr. Metallisieren
- Anodisieren
- Al, Mg, Ti
- Brünieren
- Chromatieren
- Phosphatieren
- Eloxieren
- Glänzen, chem. u. elektrol.
- Färben
- organische Beschichtung, Versiegelung

Kunststoffgalvanisierung (Dienstleister)

- Chem. Metallisierung
- Direktmetallisierung
- Sulfamatprozess

EDV / Software

- Prozessleitsysteme/ Steuerungen
- Dokumentationssoftware
- Betriebsführungssoftware

Wasser, Abwasser, Abluft

- Wasseraufbereitung
- Abwasserentsorgung
- Schlammtrennung und -aufbereitung
- Abluftanlagen
- Recycling

Service

- Forschungseinrichtungen
- Verbände
- Messen
- Aus- und Weiterbildung

Bearbeiter der Anmeldung

Telefon

Fax

Firmenstempel/Unterschrift/Datum

Bitte unbedingt Meldebogen 1, 2 + 3 zusammen per Mail an irene.pitzer@springernature.com

3

Meldebogen 3

JOT Special GALVANOTECHNIK 2023

Anmeldeschluss für Katalogeinträge ist am 21.04.2023.

Bitte schicken Sie die Meldebögen per E-Mail an: irene.pitzer@springernature.com

Bitte tragen Sie hier die gewünschten Produktbereiche für das Dienstleistungsverzeichnis ein.

Reinigen und Vorbehandeln (Dienstleister)

- Plasmaaktivieren /Ätzen
- Reinigen mit wässrigen Lösungen
- Reinigen mit organischen Lösungen
- Sonstige Reinigungsverfahren

Beschichten im Vakuum (Dienstleister)

- PVD-Sputtern
- PVD-Aufdampfen
- PVD-Ionenplattieren
- Sonstige PVD-Beschichtungsverfahren
- CVD
- Implantieren und Beschichten mittels Ionenstrahlen
- Laserverfahren
- Plasmanitrieren
- Plasma CVD
- Plasmapolymerisation
- Ionenstrahlprozesse für Beschichtung und Implantation
- PLD (Pulsed Laser Deposition)
- Sonstige Laserbeschichtungsprozesse

Beschichten bei Atmosphärendruck (Dienstleister)

- Atmosphärendruck-Plasmaverfahren
- Galvanotechnologie
- Sol-Gel Beschichten
- Beschichten mittels pyrolytischer Verfahren
- Sonstige Atmosphärendruckverfahren

Strukturieren von Oberflächen (Dienstleister)

- Laserstrukturierung
- Lithografie
- Trockenätzen
- Nasschemisches Ätzen

Schichtfunktionen (Dienstleister)

- Verschleißminimierung
- Reibungsminimierung
- Korrosionsschutz
- Diffusionsbarrieren
- Benetzbarkeit und Haftung
- Wärmeleitung und Isolation
- Elektrische Leitung und Isolation
- Transmission, Reflexion, Absorption, Streuung
- Magnetische Funktionen
- Katalytische Funktionen
- Dekorative Funktionen

Beschichtung von Substraten (Dienstleister)

- Werkzeuge
- Maschinenteile
- Glas
- Kunststoff
- Metallische Platten und Bänder
- Sonstige

Schichten für Produktbereiche (Dienstleister)

- Werkzeugbeschichtung
- Bauteilbeschichtung
- Schichtsysteme für Medizintechnik und Life Science
- Optische Anwendungen
- Sensorik
- Elektronik
- Informationstechnik
- Architekturglas
- Fahrzeugtechnik
- Photovoltaik und Solarabsorber
- Verpackung Schichtcharakterisierung
- Qualitätssicherung
- Schichtdicke
- Schichtzusammensetzung
- Mechanische Eigenschaften
- Optische Eigenschaften
- Elektrische Eigenschaften
- Umweltbeständigkeit
- Barriereigenschaften
- Mikroanalytik

Reinigen/Vorbehandlung (Anlagen)

- Entfettungsanlagen und Reinigungsanlagen mit organischen Lösungen
- Entfettungsanlagen und Reinigungsanlagen mit wässrigen Lösungen
- Ultraschallgeräte, Vibratoren
- Plasmaanlagen zur Oberflächenreinigung
- Laseranlagen zur Oberflächenreinigung
- Deionisiertes Wasser
- Reinigungsmittel, Entfettungsmittel
- Benetzungsmittel, Detergentien, Additive
- Abdeckungs- und Verpackungshilfsmittel

Vakuumbeschichtung (Anlagen)

- PVD-Sputteranlagen
- PVD-Aufdampfanlagen
- sonstige PVD-Beschichtungsanlagen
- CVD-Beschichtungsanlagen
- Ionenstrahlanlagen
- Laserbeschichtungsanlagen
- Anlagen zum Plasmanitrieren
- Plasma-CVD-Anlagen
- Anlagen zum Plasmapolymerisieren
- sonstige Anlagen zur Plasma-Vorbehandlung und Beschichtung
- Vakuumkomponenten und -anlagen
- Sputterquellen
- Plasmaquellen
- Aufdampfquellen
- Leistungsversorgungen
- Gassysteme
- Komponenten zur Prozessdiagnostik

- Zubehör und Verbrauchsmaterial für die Vakuumbeschichtung
- Sputtertargets
- Aufdampfmaterien
- Precursoren
- Gase
- Montagematerial
- Sonstige Hilfsmittel und Materialien

Atmosphärendruckbeschichtung (Anlagen)

- Sol-Gel Verfahren
- Pyrolytische Beschichtung
- Atmosphärendruck-Plasmaprozesse

Herstellung von Mikrostrukturen (Anlagen)

- Siliziumätzenanlagen
- Lithografieanlagen
- Sonstige Anlagen zur Herstellung von Mikrostrukturen
- Oberflächenprüfgeräte
- Korrosionsprüfgeräte
- Geräte zur mechanischen Charakterisierung
- Geräte zur Mikroanalytik
- Geräte zur elektrischen Charakterisierung
- Oberflächenspannungsprüfgeräte
- Sonstige Mess-, Prüf- und Analysengeräte für die Dünnschichttechnik

Materialien für die Dünnschichttechnik

- Reinigungschemikalien
- Sputtertargets
- Aufdampfmaterien
- Precursoren
- Elektrolyte
- Gase
- Materialien für die Strukturierung
- Substrate
- Sonstige Materialien

Services für die Dünnschichttechnik

- Forschungseinrichtungen
- Beratung, Gutachten und Planung
- Organisationen und Verbände

Bearbeiter der Anmeldung

Telefon

Fax

Firmenstempel/Unterschrift/Datum

Bitte unbedingt Meldebogen 1, 2 + 3 zusammen per Mail an irene.pitzer@springernature.com